

**A: DCSR – RELAZIONI COL PUBBLICO**  
**A: IMM - CNR**

**AVVISO DI AGGIUDICAZIONE**  
**ARTT. 20 E 90, COMMA 1, D.LGS. 36/2023 E S.M.I.**

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

**Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche**

Indirizzo: Via Piero Gobetti, 101 - 40129 Bologna (BO)

PEC: [protocollo.imm@pec.cnr.it](mailto:protocollo.imm@pec.cnr.it)

**Responsabile Unico di Progetto:** Dott. Vittorio Morandi – [vittorio.morandi@cnr.it](mailto:vittorio.morandi@cnr.it)

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**Denominazione della gara:** PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 (INFUNGIBILITÀ), DEL D. LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N.1 SISTEMA PER IL WAFER-BONDING PER WAFER DA 4" E 6" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 04 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" INVESTIMENTO 3.1 "RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI IR NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESISLIENZA" - CIG: A03A9CA427 - CUP: B53C22004310006 - PROGETTO NFFA-DI - CUP: B33C22000710006 - PROGETTO IENTRANCE@ENL

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**Importo a base d'asta:** € 477.000,00

**Oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:** € 0,00

**Importo complessivo a base di gara:** € 477.000,00

**Criterio di aggiudicazione:** miglior rapporto qualità/prezzo

**Offerte:** Ricevute 1, Ammesse 1, Escluse 0

**Aggiudicatario:** ELECTRON MEC SRL con sede legale in Gorgonzola (Milano), Partiva IVA 01773040157

**Valore finale dell'appalto:** € 460.000,00=, comprensivo di € 0,00= quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto dell'IVA

**Provvedimento di aggiudicazione:** Prot. n. 64999 del 27/02/2024

**Subappalto:** no

**Verbali:**

- N° 1 in data 31/01/2024 (Prot. 30380) di apertura ed esame documentazione amministrativa;
- N° 2 in data 19/02/2024 (Prot. 53643) di apertura, esame e valutazione dell'offerta tecnica
- N° 3 in data 21/02/2024 (Prot. 57469) di apertura, esame e valutazione offerta economica.

**Termine di stipula del contratto:** entro 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione. Non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.

**Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** T.A.R. Lazio, Roma

**Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti:** Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Tel. +39 051 6399143 – [segreteria@bo.imm.cnr.it](mailto:segreteria@bo.imm.cnr.it)

**Il RUP**  
**(Dott. Vittorio Morandi)**